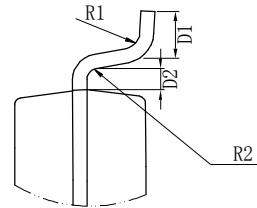
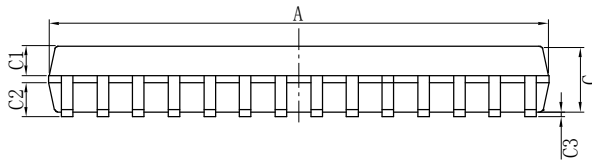
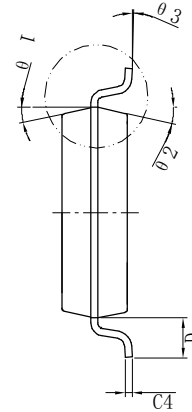
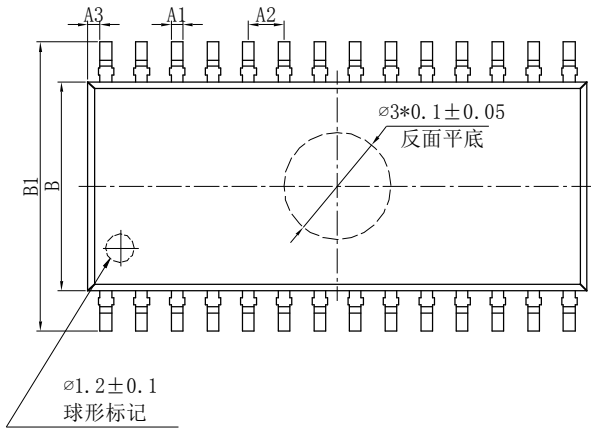




标注	尺寸	最小 (mm)	最大 (mm)	标注	尺寸	最小 (mm)	最大 (mm)
A		17.90	18.10	C4		0.244	0.264
A1		0.356	0.456	D		1.353	1.453
A2		1.17	1.37	D1		0.60	1.00
A3		0.542TYP		D2		0.18TYP	
B		7.40	7.60	R1		0.30TYP	
B1		10.206	10.406	R2		0.20TYP	
C		2.18	2.28	θ 1		12° TYP4	
C1		0.938	1.038	θ 2		12° TYP4	
C2		0.938	1.038	θ 3		0° ~ 8°	
C3		0.03	0.17				



未注尺寸公差	
X-----	±0.5
X.X-----	±0.1
X.XX-----	±0.01
X.XXX-----	±0.005

制图	石艳	2016.01.29	名称	生效日期		
审核			SOP28 封装产品图	等级标记	重量	比例
批准						
单位	mm		图号	页数	第1页 共1页	
镀涂			C-OL-002	气派科技股份有限公司 CHINA CHIPPACKING TECH.CO.,Ltd		
			版次	G		